

## **(I) Istruzioni Speciali Kit COSM300K**

Sistema Adesivo Ena Bond Etch & Rinse 3 steps

Sistema adesivo di IV generazione che prevede l'applicazione di:

1. Etching Gel Acido ortofosforico 37%
2. Ena Bond, Adesivo fotopolimerizzabile da usare come Primer
3. Ena Seal, Resina adesiva fotopolimerizzabile da applicare come secondo strato di adesivo, per garantire un sigillo perfetto e duraturo

Seguire le istruzioni dell'Ena Bond. Una volta applicato il primo strato di Ena Bond ed averlo fotopolimerizzato, applicare uno strato di Ena Seal soffiando via l'eccesso e fotopolimerizzarlo per 40 sec.

Procedere quindi alla stratificazione del composito.

## **(GB) Special Instructions Kit COSM300K**

Ena Bond Etch & Rinse 3 steps Adhesive System

IV generation adhesive system that considers the application of:

1. Etching Gel Phosphoric Acid 37%
2. Ena Bond, light curing Adhesive to be used as a Primer
3. Ena Seal, light curing adhesive Resin to be applied as a second adhesive layer, to guarantee a perfect and long-lasting seal

Please follow Ena Bond instructions. Once the first Ena Bond layer has been applied and light cured, apply a second layer of Ena Seal, blow away the excess of product and light cure for 40 sec.

Then proceed with composite stratification.

## **(D) Gebrauchsanweisung Kit COSM300K**

Ena Bond Etch & Rinse 3 Step Adhäsivsystem

Adhäsivsystem der IV Generation mit folgenden Komponenten:

1. Phosphorsäure 37% als Ätzel
2. Ena Bond, lighthärtendes Adhäsiv zur Applikation als Primer
3. Ena Seal, lighthärtendes Resin zur Applikation als zweite Schicht für einen perfekten und langfristigen Verbund

Den Hinweisen in der Ena Bond Gebrauchsanweisung folgen. Nach dem Auftragen und Polymerisieren einer Schicht Ena Bond wird Ena Seal als zweite Schicht aufgetragen. Überschüssigen Kunststoff gut verblasen und 40 Sek. polymerisieren.

Anschliessend wird mit der Kompositapplikation begonnen.

## **(ES) Instrucciones Especiales Kit COSM300K**

Sistema adhesivo Ena Bond Etch & Rinse 3 steps

Sistema adhesivo de IV generación que prevé la aplicación de:

1. Etching Gel Ácido ortofosfórico 37%
2. Ena Bond, Adhesivo fotopolimerizable utilizado como Primer
3. Ena Seal, Resina adhesiva fotopolimerizable para aplicar como segunda capa de resina adhesiva para garantizar un sellado perfecto y duradero

Seguir las instrucciones del Ena Bond. Una vez aplicada y fotopolimerizada la primera capa de Ena Bond, aplicar una capa de Ena Seal, soplar con aire y fotopolimerizar durante 40 segundos.

Proceder con la estratificación del composite.

## **(FR) Instructions spéciales Kit COSM300K**

Système Adhésif Ena Bond Mordançage/Rinçage en 3 Etapes  
Système adhésif de IV génération qui prévoit l'application de :

1. Etching Gel, Acide phosphorique à 37 %
2. Ena Bond, Adhésif photopolymérisable à utiliser comme Primer
3. Ena Seal, Résine adhésive photopolymérisable à appliquer comme deuxième couche d'adhésif, pour garantir un scellement parfait et durable

Suivre le mode d'emploi d'Ena Bond. Après application et photopolymérisation de la première couche d'Ena Bond, appliquer une seconde couche d'Ena Seal et éliminer l'excès de produit à l'air comprimé, puis photopolymériser 40 secondes.

Poursuivre avec la stratification du composite.

## **(P) Instruções Especiais Kit COSM300K**

Sistema Adesivo de 3 passos Ena Bond Etch & Rinse  
Sistema adesivo de IV geração que considera a aplicação de:

1. Ácido Fosfórico, acondicionador em gel, a 37%
2. Ena Bond, Adesivo Fotopolimerizável para ser utilizado como Primer
3. Ena Seal, Resina Fotopolimerizável para ser utilizada como segunda camada adesiva, para garantir uma selagem perfeita e de longa duração

Por favor, siga as instruções Ena Bond. Após aplicação e fotopolimerização da primeira camada de Ena Bond, aplique uma segunda camada de Ena Seal, elimine o excesso de produto com um breve sopro de ar e fotopolimerize durante 40 seg.

Em seguida, proceda com a estratificação em compósito.



**MICERIUM Spa**

Via Marconi 83 - 16030 - Avegno (GE) Italy

Tel. +39 0185 7887 870 Telefax: +39 0185 7887 970

[micerium@micerium.it](mailto:micerium@micerium.it) - [www.micerium.it](http://www.micerium.it)